



日本高純度化学株式会社

(証券コード: 4973)

2014年3月期 決算説明資料



決算の概況

2014年3月期 通期の概況

電子部品業界の状況

- スマートフォンやタブレット端末向けが年間を通じて牽引役となりこれらに搭載される半導体や電子部品の需要は旺盛であったほか、これらをネットワークで支えるサーバや車載用の電子部品においても需要は堅調に推移した。
- パソコンや薄型テレビなどにおいては年末商戦も低調で需要が伸び悩み、過剰在庫リスク回避から生産調整も見受けられた。

当社決算の概況

- スマートフォン、タブレット端末向けについては、一部の貴金属めっき薬品で当初予定していた販売量には至らなかった。また、パソコンの需要低迷の影響を受け、関連する貴金属めっき薬品の販売も落ち込んだ。
- 車載や医療機器向けなどのリードフレーム用パラジウムめっき薬品については、技術的な優位性から販売は好調に推移した。

2014年3月期 決算概況

(単位：百万円、%)

決 算 期	2013/3期	2014/3期						2014/3期予想	
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期合計		達成率	
						増減率			
売 上 高	9,971	2,502	2,511	2,238	1,937	9,189	△7.8	10,900	84.3
営 業 利 益	1,164	229	316	271	153	970	△16.6	1,170	83.0
経 常 利 益	1,207	252	320	298	153	1,025	△15.1	1,210	84.7
純 利 益	807	180	199	195	94	670	△17.0	765	87.6
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ※	134.20円	30.71円	34.20円	33.59円	16.26円	114.80円	△14.5	128.44円	89.4

※ 平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。そのため、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。

メタル相場

Historical metal prices

メタル相場推移

Prices of copper, tin and nickel

銅、スズ、ニッケル価格

Copper

銅

Tin

スズ

Nickel

ニッケル

Prices of gold and palladium

金(ゴールド)、パラジウム価格

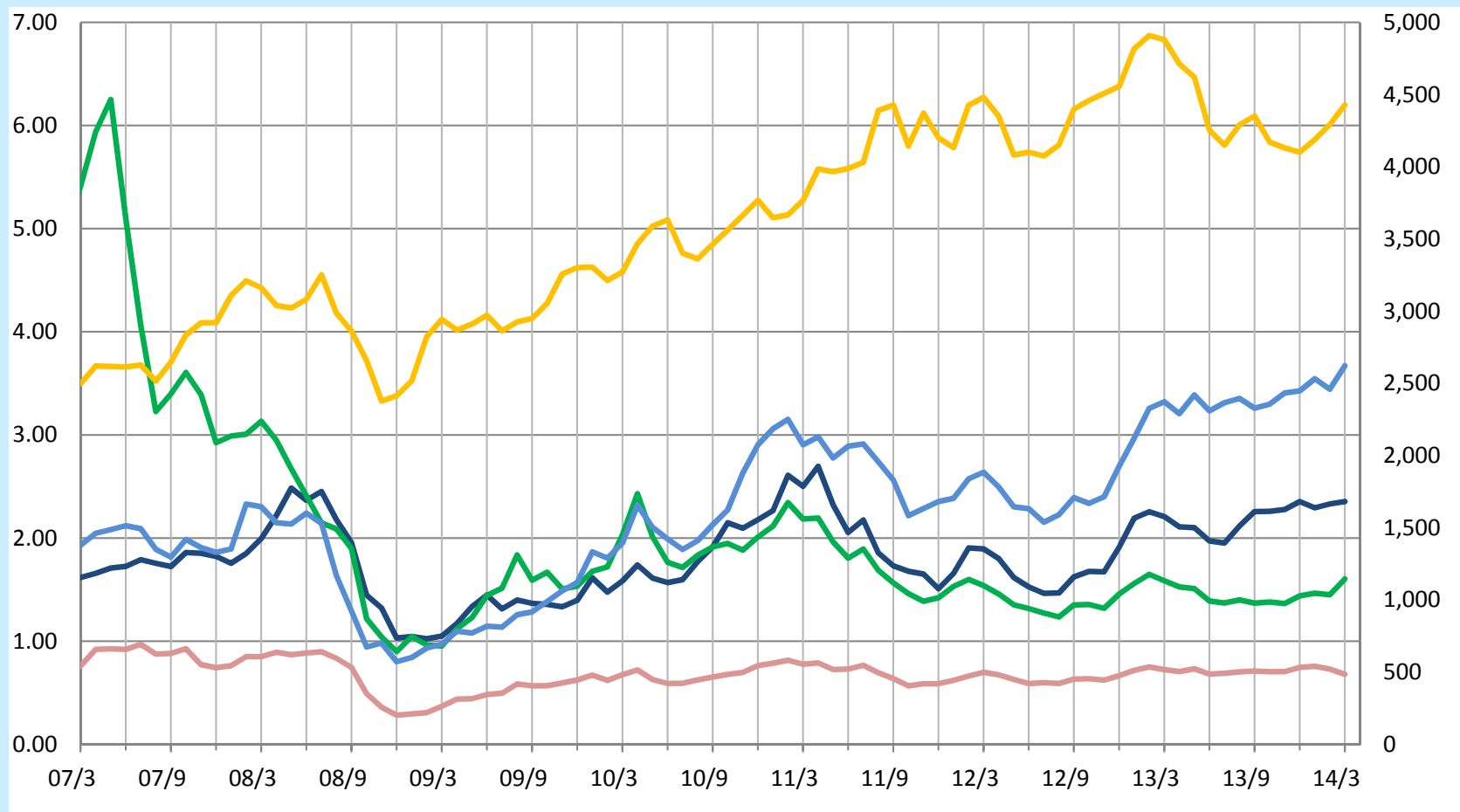
Gold

金

Palladium

パラジウム

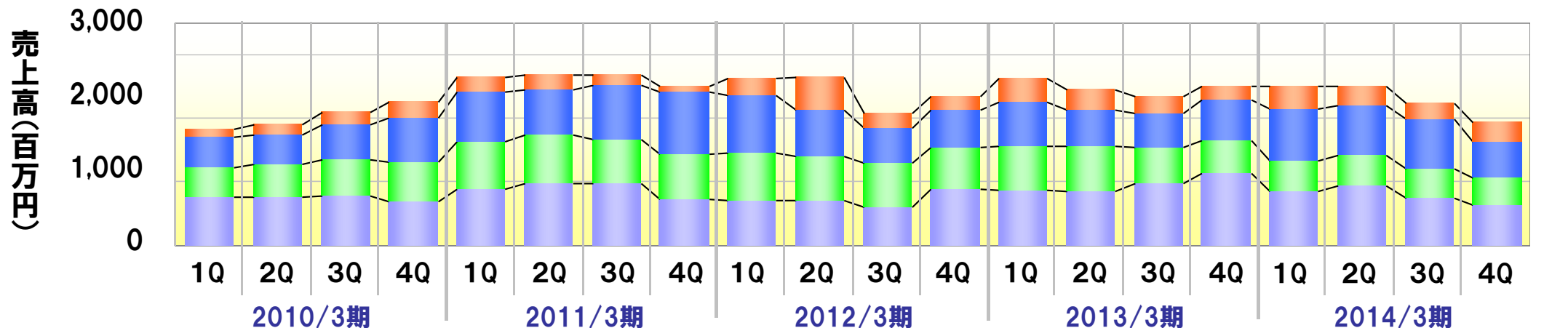
(yen/g)
(円/g)



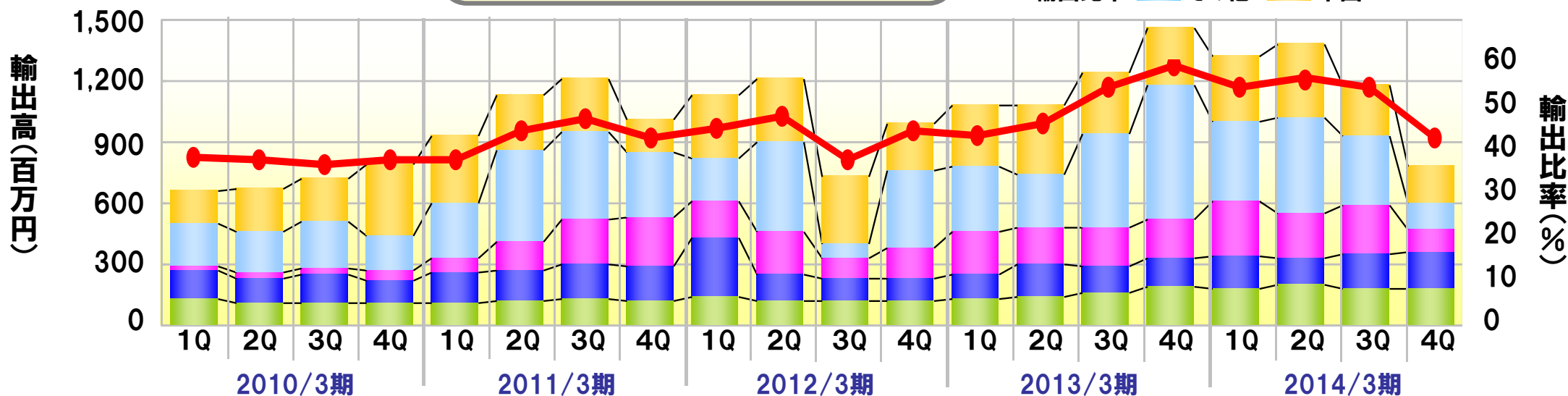
(yen/g)
(円/g)

用途品目別および地域別売上高の推移

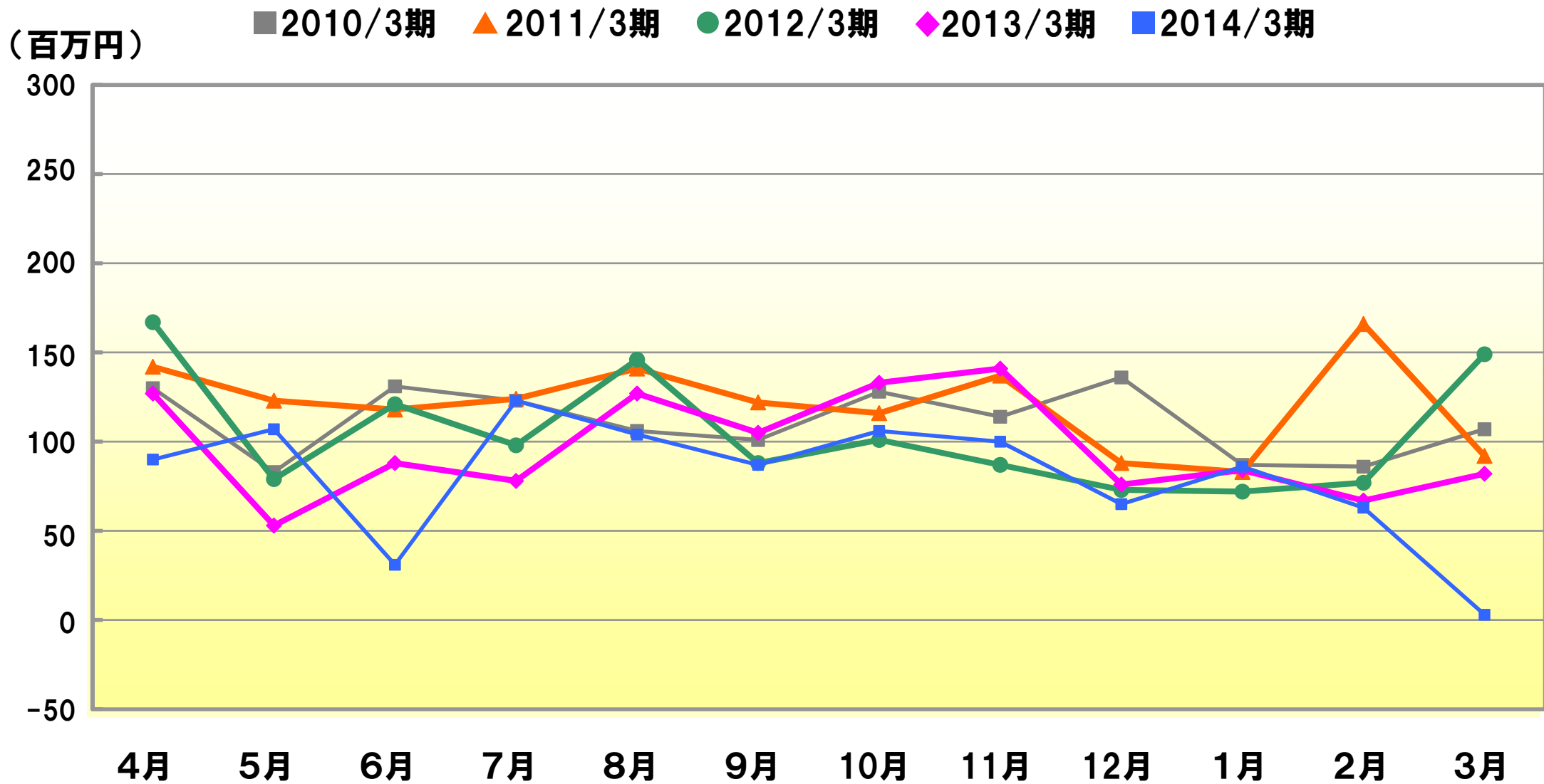
用途品目別売上高の推移



地域別(輸出)売上高の推移

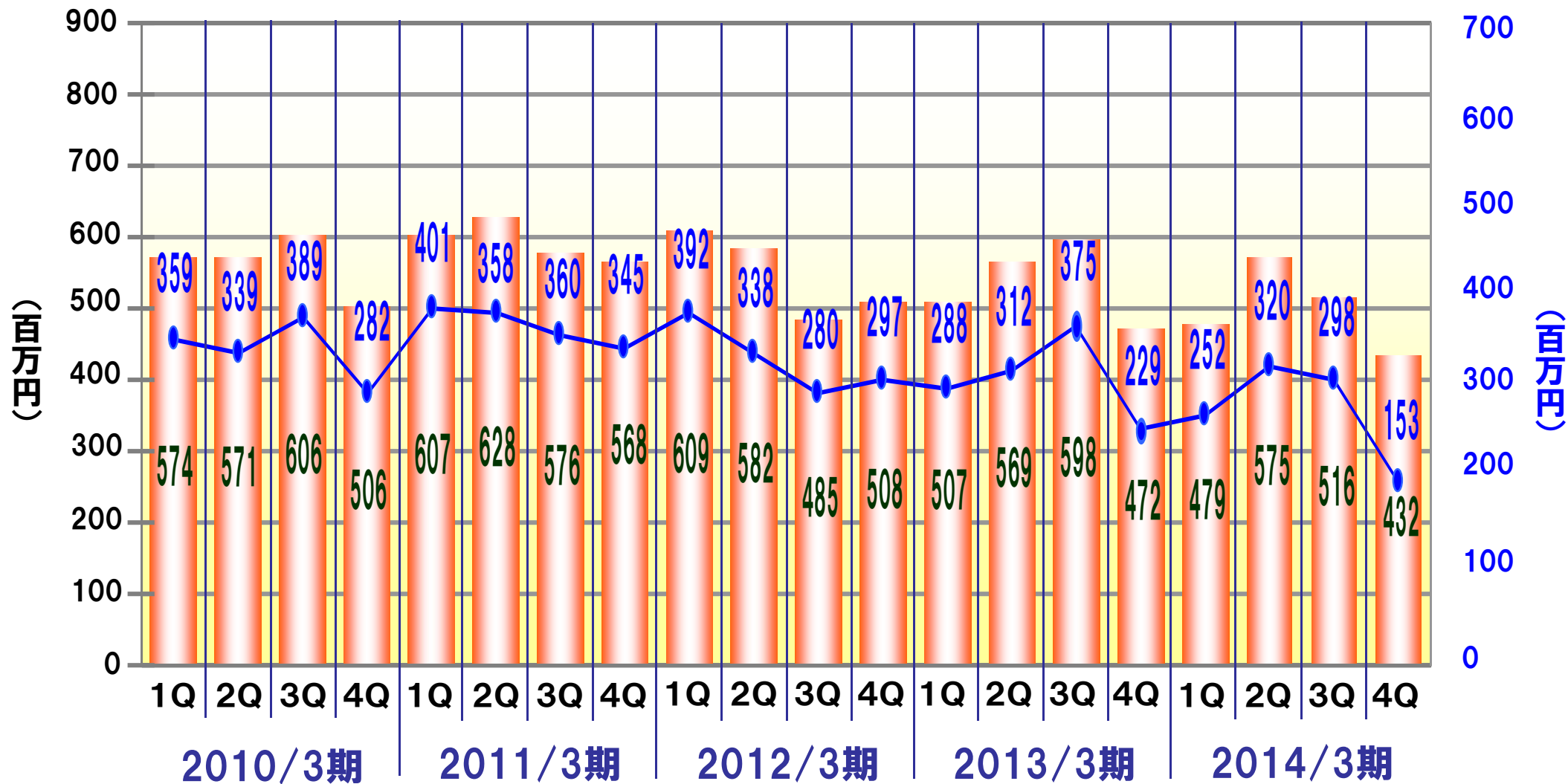


営業利益の推移(5ヶ年)



売上総利益および経常利益の推移

■ 売上総利益(左) ● 経常利益(右)



株主還元について

■一株当たり配当金

(単位:円、%)

	通期	EPS ※	配当性向
2010/3期	8,000	130.81	61.2
2011/3期	8,000	143.89	55.6
2012/3期	8,000	114.37	70.0
2013/3期	8,000	134.20	59.4
2014/3期	8,000	114.80	69.5

※ 平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
そのため、当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。

総株主還元性向

(2014年3月期)

自社株式購入総額
配当総額
総株主還元性向

(2013年3月期) (2014年3月期)

147百万円 327百万円
479百万円 465百万円
77.6% 118.3%

2015年3月期 業績見通し

(単位:百万円、%)

決算期	2014/3期 第2四半期	2014/3期 通期	2015/3期 第2四半期		2015/3期 通期	
	実績	実績	予想	前年比	予想	前年比
売上高	5,013	9,189	4,400	△12.2	9,000	△2.1
営業利益	545	970	400	△26.7	860	△11.4
経常利益	572	1,025	420	△26.7	900	△12.2
当期純利益	380	670	280	△26.3	590	△12.0
1株当たり当期純利益※	64.90円	114.80円	48.09円	△25.9	101.33円	△11.7

※ 平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。

貴金属めっき薬品のラインアップと新製品

めっき方式		用途	2012年までの新製品	2013年以降の新製品
電解	純金 (99.99%以上)		TEMPERESISTシリーズ ICパッケージのワイヤーボンド接続用	
	硬質金 (金Co合金)		OROBRIGHTシリーズ コネクタなどのコンタクト接続用 マイクロコネクタ対応 BAR7	BAR (NI)
	電解Pd		PALLABRIGHTシリーズ リードフレーム用 PPF薄膜化対応 NANO2	
無電解	置換金		IM-GOLDシリーズ 携帯基板のACF接続、はんだ接続用 スマートフォン対応 IB2、CN-I	無電解Ni/IB2X、OM
	還元金		NEOGOLDシリーズ サーバーやデスクトップPC向け MPUパッケージ用 NEO GOLD V (PN)	HY-GOLD CN
	還元Pd		NEOPALLABRIGHTシリーズ スマートフォンなどのCSPパッケージ用	ネオパラブライト2

注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2014年3月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画室

管理部

ir@netjpc.com <http://www.netjpc.com>